|  |  |
| --- | --- |
| 53668c1e9238f461d294a6f3a039e57 | 第四届未来半导体产业发展大会参会报名表 |
| **单位名称** |  |
| **地址** |  |
| **联系人** |  | **联系电话** |  |
| **电子邮箱** |  |
| **参会方式** | 🗹听会 🞎演讲 其他 🞎赞助  |
| **感兴趣领域** | □集成电路 □ 先进封装测试 □ 电源技术与电动车技术发展□ 汽车芯片 □ 手机芯片 □ 半导体产业投资 |
| **参会权益** | ·VIP参会名额，主论坛含座位牌·午餐券+礼品·参与互动解疑，嘉宾合影环节·会刊一本·展会资料 |
| **费用标准** | 1280元/人 |
| **参会人员数量** |  人 |
| **总计费用** | 小写： 大写：  |
| **参会人员信息** |
| **姓名** | **职务** | **电话** | **电子邮箱** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. 贵公司收到《参会报名表》后递交组委会，并于3个工作日内将费用汇入组委会指定账户。收到全款后，组委会将为参会单位开具税务局认可的等额发票。
2. 大会由承办方重庆市福祥会展服务有限公司负责款项收取、发票、现场服务等事项。组委会指定帐号为：
3. **收款单位：重庆市福祥会展服务有限公司**
4. **收款帐号：3100032609100046654**
5. **开户银行：工商银行重庆龙头寺支行**
6. 由不可抗拒因素致使展会不能如期举办（如战争、地震等自然灾害），主办单位有权更改展期，并不承担由此产生的任何法律经济责任。
7. 为大会顺利举行，在组委会确认其参会资格后，参会单位不得取消参会计划，若参会企业单方面取消参会计划，所付费用不予退还。
8. **报道流程：**出示身份证+渝康码通过安检、测体温→签到处出示身份证+短信凭证签到→领取嘉宾证→进入会议厅→入座前排
9. 咨询组委会：王女士18883191601 邮箱1248554892@qq.com

  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **参会单位确认以上内容** | **大会组委会** |
|  | 重庆市福祥会展服务有限公司（印 章） |
| 授权代表签字盖章： | 重庆市渝北区美悦星都A栋邮 编：401122图片 |
|  | 联系人： |
| 日 期： 2022 年 月 日 | 电 话： |
| (印 章) | E-mail： |

**增值税发票开票信息采集表** |
| 发票品目 | □展览服务 ☑会议服务（选择发票品目必须与合同内容一致） |
| 纳税人名称 |  |
| 统一社会信用代码/纳税人识别号 |  |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 开票金额 |  |
| 开户银行名称 |  |
| 开户银行账号 |  |
| **注：如果您的企业是“增值税一般纳税人”，请提供《营业执照》副本复印件及增值税一般纳税人证明文件复印件.** |